⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-260465

Mint_CI,4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)12月23日

C 04 B 35/14

7412-4G

発明の数 2 (全13頁) 審査請求 有

低温焼成セラミツクス QA発明の名称

⊕特 関 昭59-110973

國 昭59(1984)6月1日 田田

伊発

名古屋市緑区鳴海町篠の風3-47 准

明 者 矢 野 介 砂発

名古屋市緑区鳴海町姥子山22の1番地 鳴海団地89号棟

301号

城仁 60発 明 者 松山 **砂出 額 人** 鳴遊製陶株式会社 名古屋市天白区植田提講32 伊藤ビル302号

名古屋市最区鳴海町字伝治山3番地

の代 理 人 弁理士 小松 秀岳

外1名

1. 発明の名称

低温放成セラミックス

2. 特許請求の範囲

- (1) 蚯蚓基準で10%までの不箱物を含むことあ & C a O.10~55% 、S i O z 45~70% 、 AlzOs 0~30%よりなる組成のガラス数 末50~65%と、10%までの不解物を含むこと あるA120。粉末50~35%からなる混合物 を低温焼成してなることを特徴とする低温焼 皮セラミックス。
- (2) 重要基準で10%までの不頼物を含むことあ & Ca O 10~55% 、SI O 2 45~70% 、 Al 2 O s 0~30%よりなる額皮のものに外 掛で20%以下のB2Osを含むガラス粉末50 ~65%と、10%までの不純物を含むことある Al z O a 粉末50~35%からなる固合物を低 温焼成してなることを特徴とする低温焼成セ ラミックス。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野・

本発明は、特に館子工業用部島に適し、そ の他耐熱工業都品、食器、関房都品、装飾品・ などに用いられる低温焼成セラミックスに関 する.

従来の技術

コンピュータや民生臓器用の電子デバイス の小型化指向に伴ない、電子回路の斉密度集 **我化のニーズは増々強くなっている。この個** 合、基板に要求される特性吸いは条件は、

(イ)安価であること、(ロ)軽いこと、

(ハ)根柢的強度が大きいこと、(二)部品 からの放熱を良くするため商熱伝導性である こと、(ホ) 2次元的な配線密度を高めるた め、導体中 150gm 以下の配線が可能なこと、 (へ) 3次元的に配籍密度を高めることがで きるよう多数化が可能なこと、 (ト) インダ クターで抵抗、キャパシタニ等の受験部品が 多國化の際、基板内部に内蔵できること。

(チ)信母の応答速度を早めるために配益因

特問昭60-260465(2)

ĥ

の動電容品を小さくする必要から、絶縁器の 新電率ができるだけ小さいこと、(リ)その ため、Ag-Pd、Cu.Au等の低 抵抗導体材料が使用できること、(ヌ)半導 体チップが基板表面にダイレクトに実装でき るために、絶縁層の膨脹係数が小さいこと (Siの 3.5×10-5に近いこと)、(ル) 粒間の絶縁抵抗が高いこと、(オ)濃度 ななど遠程に対して強いこと要である。

5

従来、かかる目的のために有機多種は扱や アルミナセラミック多図景板が使われてきた が、特定の特性は優れているが、他の特性が 劣るなど、何れの基位にも、パランスのとれ た特性を期待することが困難であった。

すなわち、有機多層基板は、両者に規助りをしたフェノールあるいはエポキシ基板に回路を形成し、エポキシ樹断で貼り合せて多層化し、等体関のスルーホールは機板的な穴あけ加工によって形成してつくられるが、つぎのような両題点がある。すなわち(イ)ハン

また、アルミナヒシミック多層基板については、(イ)1600~1700℃の水素中、高温で焼成するため、有機多層基板に比し非常に高価である、(ロ)場体にWまたはMoを使うため増通拡抗が大きい、(ハ)比型が有機禁

板(2.0g/cm²) よりもかなり 憩い(3.8~3.9g/cm²)、(二) 紙電車が有機整板(3~5 、 1 M hb) よりもかなり 高い(9~10、7 M hb)、(ホ) 触脚服が有機 結板よりもかなり小さいが、Siのそれに 枝べるとなお7.0×10-4/で(空線~ 250で)とかなり大きい、などの 問題点をもっている。

その包含1800kg/cm²以上の高強度化を計る ことが非常に困難である。Mg O-Al 2 O 3 - S 1 O 2 政いはL 1 2 O -AlzOs-SIOzの場合には、商額度な 枯晶を鶏知聴によって折出させ、高強度な低 祖妓成セラミックを押ている。然し 900℃以 上でしか結晶が折出せず、 500~800 で付近 ではガラス層の状態であるため、たとえばフ ァインな事体パターンをグリーンテープに印 劉し、貝銭焼成する場合、パターンが晩勤し、 高額度な創密形成が困難であるという問題が 「ある。またもう一つの問題は、有機パインダ - を多量に含むグリーンテープを焼成し、説 パインダーを行なう場合、ガラス中にパイン ダーがカーボンとして残存しないようにする ためには、ガラスを軟化させず、かつ殴ガス 老容易にするため多孔性を維持しながら鏡皮 する必要があるため、『1分間 2℃程度の昇温 速度で袋成しなければならず、第1因に示す ように 950℃に弊強するに約 8時間を乗した。

羽屋昭60-260465(3)

また、非品質ガラスと絶縁性又は耐火性験 - 化物の混合系を用いた低温焼成セラミックス の報告がある。例えば御柱罷がうス(BzOz、SiOz)に耐火材料(カイアナ イト、アノーサイト答)を加えたもの、或い は毎年酸鉛ガラス(BzOューSiOz-PbO)に結長性酸化物(フォルステライト、 ファ 〇 z 等) を混合したものである。この塩 合にも結晶化ガラスを用いた低温路楽セラミ ックスの場合と同様、パターンが流動し暑い ために高額度な回路形成が困難であること、 並びに無1回に示すように 1分間 1で程度の ゆっくりした昇温波度で焼成しなければなら ないため、 900℃まで12~18時間と非常に扱 時間を要するという関題があった。非品質が ラスの場合にはこれだけで強度を出すことが 国難であるため、耐火材料を加え、複合形態 にして真強度化を計る訳であるが、非晶質ガ

7

牧化し、パターンずれの原因となる。またガラスが牧化するということは殴がおいておけいのでは殴がおいている。 田田 ほほ のいっくりと 殴パインダー する を 種 社 間 が な の で が な の 収 格 本 カーブで の から か かるように 結 品 化 は 日 か で の な が 月 を 加 え た 組 合 も 、 200~700 で に むいて ガラス)の 牧化による 収 権 が 見られる。

発明が解決しようとする問題症

問題点を解決するための手段

本発明の第1発明は、低量整準で10%まで の不和物を含むことある C a O 10~55%、 S I O z 45~70%、A I z O s 0~30%より

なる組成のガラス粉末50~65%と、10%までの不純物を含むことあるA! : 〇 : 粉末50~35%からなる混合物を低波鏡成してなることを特徴とする低温鏡成セラミックスを要旨とする。

ラスの部分は 800~1000℃の最終焼成段期に

おいても、結局化はせず、従って焼成過程で

さらに、本発明の約2 発明は、上記第1発 明におけるガラス組成にB2 O3 を外掛で20 %以下含んで構成したものである。

本発明において、ガラス粉末としてCaO、SIOz、AIzOaを骨格組成として用いたものはCuを導体として用いた場合に行なわれるNzを主とした雰囲気中における飲成によっても、遠元されない材料であるからである。すなわち、本発明は酸化、還元、不品性のいずれの雰囲気焼成でも適用し得る材料である。

このガラス B 宋 は 不 統 物 と し て 、 0 ~ 5 % まで の N a z O また は K z O 等 ア ル カ リ 金 瓜 酸 化 物 、 そ の 色 M g O 、 B a O 、 P b O 、 F e z O s 、 M n O z 、 M n s O + 、 C r 2 O s 、 N i O 、 C O 2 O 5 などを態量 基準で10%まで含み符る。

また、ガラス粉末と配合するAl r 〇 s 粉末も上記ガラス粉末と成様な不純物を10%まで含むしていてもよい。

前3回はこの様子をX粒的に示すもので、 CaO-AlrOs-SiOz-BrOs系のガラスはそれ自身熱処理をしても(イ)に 示すようにMgO-AlrOs-SiOz系

持周昭60-260465(4)

ヤレi z O-Al z O x - Si O z 系のよう。 に結晶化が全く起こらないが、AlzOsを . 組合することによって、(ロ)(ハ)に示す ように並成過程において、AliOiとガラー スの界面にアノーサイトの結晶が折出するこ とが分かる。 900℃ではアノーサイトの結晶 が多根に生成していることが分かる。また、 (二)に示すように組成によっては硅酸カル シウムの精晶が析出することもある。このよ うに本発明の低温焼成セラミックスは焼成前 には非晶質ガラスとアルミナとの混合物であ るが、焼成体は非晶質ガラスとアルミナと結 : 晶化ガラスの部分結晶化セラミックスである と言える。従来の結晶化ガラス方式による低 a 焼成セラミックスの傷合には、Ťi O₂、 2 r O z 等の核形成物質が必要であったが、 本発明のCa O - Aiz O s - Si O z 系ガ ラスの場合には、AlzOI的末が技形成物 質になり、自らも若干ガラス層に溶け込みア . ノーサイトの結晶を形成するものと考えられ

またこのような部分結晶化と高温での急激な、収益、 純結と高速焼精性は C a O - A I z O 3 - S i O z 系ガラスに A I z O 3 数本を混合した組成を焼成する場合に特徴的な挙動である。

また、 730~850 でまで全く放成収縮が起

第2発別におけるB z O s はガラスフリットを1300~1450で附近の温度で溶解するためと、セラミックの焼成温度をA I z O s が多い場合でも運気特性や機械的物理的特性を変えることなく 800~1000での範囲に収めるためである。このB z O s が多くなり過ぎると

セラミックの抗折強度が低下するため、 B z O s を 20% を 超えて 合むガラス 組成 は 適切でない。 但し、 B z O s が 増えることにより 膨胀係数と誘電率は低くなる 傾向にある。

本発明において使用するガラスの組成範囲については類4 図に示した。Si O z は45~70%の範囲に限られる。指定量よりSi O z が減少すると課電率及び無限原係なが高くなり所定の値以下での換成が困難となる。また人!,Os は O~30%の範囲に限られる。30%より多くなると1000で以下での焼成が困難となる。Ca O は10~55%の範囲に限られる。10%より少なくなると1000で以下での焼成が不可能となり、55%を越えると、誘電率も眺服像も大きくなる。

又、 ガラス粉末に加える A I z O s 的末に ついては、 600~1000℃の性間焼成温度で働 密なセラミックスを得るためには、 ガラス粉 末と A I z O s 粉末の比率を50~65%対50~

特員昭60-260465(5)

12

35%にする必要がある。.

AlzOs 粉末を50~35%の範囲内に動めるのは、セラミックの放成温度範囲を 800~1000℃とし、初期の強度、熱膨整緩放、試験本、体質固有抵抗を得るために必要である。
AlzOs 粉末が50%を超えると、セラミックの聴取扱級や発標率が初期値より大きくなる傾向にあり協成物も多孔質となり好ましくない。

ガラス粉末と混合するAlz0g粉末も、 ガラス粉末と同様な不輔物を10%まで含有していてもよい。

本発明セラミックスをつくるには、まず、原料としてのCaO、SiOz、AizOs さらに、第2発明の場合にはBzOsを所定の配合組成になるように混合し、1300~1450 で溶繊線冷し、ガラスとしてからフリット 化する。原料の形態は皮皮塩、酸化物、水酸 化物などでよい。この温度範囲は炉材料等との関係から狙ましい範囲である。

実施 例

つぎに、本発明の具体的な実施例について 述べる。 次にガラス粉末とアルミナ粉末とを所定の割合で混合し、成形粉末とし、これを冷間プレスあるいはテープキャスチング等通常のセラミックの成形法にしたがって成形し、 800~1000でで焼成する。

持續昭60-260465(6)

14

	KINO,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	h.)	12	13	1 4	15	16	17	18	h 9	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	30	31	32	33	34	35
πĦ		8	10	8	15	23	23	23	23	23	23	23	21	25	20	24	23	24	10	22	35	15	50	50	40	40	35	20	19	20	5	23	25	25	25	15
٦	Si-O:	8	8	В	65	Ø	æ	2	Ð	82	82	8	80	60	80	59	\$9	57	60		55	55	50	50	50			50	-	75	70	62	60		80	
a.c	Al + O a	9	20	4	20	15	15	15	15	15	15	15	5	15	20	15	13	14	30	10	10	30	L.	!	10	10	20	30	28	5	25	15	15	15	15	35
	・アルカリ	Ц	L	_	L_		L.	<u> </u>	Ц		Ш	Ц		L.	L	2	2	.5	L	ш	L	1	_	╙	┖	!	<u> </u>	<u> </u>	5	┡	上	Ŀ	<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>
11	その他不純物		匚		_		╙	匚	_	Щ		Ц	Щ	Ш	Щ	Ц	3	L	<u> </u>	Ц	_	ļ.,	ļ_	_	┡	<u> </u>	L-	!	┡	L	!	L	-	-	_	
	94₽B≠Q±	20	8	8	20	٥	5	5	10	20	8	8	10	20	_	ю		_	20		2	-	10				-	_	_		_	25	_	_	10	20
	ガラス粉末	60	60	80	8	65	65	80						60	-					_		-	\$5	-	60	_	_	_				8			70	77-1
	Al : O: 粉末			40		22				25														50	_			-	-		_			_	_	北不是
																				850											-	_	_	1000	_	$\overline{}$
														<u> 1199</u>	240	2000	2100	2000	200	1904									2100	匚				1500		<u> </u>
i	地版医療後×10ペ/10	4.8	4.8	5.5	4.4	6.0	5.7	5.5	5,1	5.2	5.5	5.5	6.4	5.5	5.\$	5,5	5,6	5.2	4.9	6.9	6.3	5.2	8.8	6,8	6,6	6,9	8,0	5.1	5,8	1			*	R.	5, 4	
	(RT~ 250°C)		L				_	辶	Ш	Ш		L.	_		Ш	Ц	_	_	L	Ш	_	1_	_	Щ	<u> </u>	_	L.	ㄴ	┡	_	14				┕	┝
N	ATTE (1MHz)	6,7	6,6	7, 2	7.9	7.5	7.5	7.5	7.3	6,5	7,2	7.3	8,9	1.7	7,6	7.2	L		7.0	8,3	8.4	7.3	8.7	6.1	8,6	8,5	8.9	17.5	!	!				57		ļ
	tan ð	2.	3	3	3	4	2	2	1	5	4	.2	7	3	4	2	1	1	1	5	4	Į 1	4	6	9	8	6	ļ 7		1	3-A	1		33 J.	2	
	(×10 ⁻¹ 1MHz)	L	L					L_		_						_	_	_		Ш	Щ	_	L	!	_	L.	<u> </u>	_	L	┞	J	I —	Α.	Х	ļ	
ž.	体预图有抵抗(Dos)	Þ	Þ	>	>	>	Þ	Þ	Þ	Þ	> 1	Þ	Þ	Þ	Þ∣	>	>	1	Þ	>	>	P	Þ	P	Þ	Þ	Þ	P	l	l	1	ı	Ì			
		0,0	:0"	104	101	2	10"	10"	104)O*	10*	0"	10"	104	104	101	104	L	10"	10"	10"	0"	10.	0.	10.	10"	10>	10"	 _	!	_	0"	<u> </u>	Щ	10*	<u> </u>
	启放(g/∞)	2,8	2.5	2,0	2,8	2.8	2,8	2.5	2,5	2.4	2,5	3.0	3,0	2,9	2,9	2.9	3,0	2.5	2,5	3.1	3.2	3.0	3.1	3.2	3,1	3,2	3,6	2.9	2.9	4_	Ŀ	2,8	L		2.8	ļ
	無孔字 %	0	0	٥	٥	٥	٥	D	0	Q	0	0,2	۰	0	L.Q	٥	٥	٥	•	٥	0,1	0	0	0,1	٥	0	٥	Lo	Lo	L_	<u>_</u>	Q	L			L

支施例1

Ca CO > 311g, Si O z 518g,

Alz Os 172gを配合し、混合した後、

H x B O x 1470をらいかい器で混合し、混合 粉末を1400℃でガラス化した後フリット化す

このフリット600gとAlzOs400gを配合、 混合し、乾粉をつくる。この乾粉にパインダ 一としてPVAを少量加えプレスして、 900 でで娘成した。

製品セラミックスの特性は第1歳N0,14に 茶寸。

史施例 2

Ca CO 1 877g , SI O 2 1310g ,

A I z O s 316gを存量混合した後、1400℃で ガラス化した扱フリット化する。

このフリット650gにAIz 〇ょ 350gを混合 し、粉砕して乾粉とする。この乾粉1000g に メタアクリル系パインダ100g、可収材(DO A) 50g 、疳剤(トルエン、キシレン) 280g、

を加えてスリップとした役、ドクターフレー ドを用い、 1.0mm厚のグリーンシートを作成 · し、これを1000℃で焼成した。

製品セラミックスの特性は第1者N0.5 に 流す.

実施例3

Ca CO : 3189, Si O : 4169,

Al 2 O a 102g & Na 2 O 20g, K 2 O 10g,

LlzO6gを配合し、混合した後、

H a B O + 130gを与いかい器で混合し、この 碇合粉末を1400℃でガラス化した敬フリット 化する。このフリット600gとA : 2 O 3 400g を配合、総合して乾粉とする。

この乾粉にでん粉、メチルセルローズと少 量の水を加え押出し成形し、10mm中の柱状成 形物を符、 850℃で妓成した。

製品セラミックスの特性は第1表No.17に 京 す 。

支施倒 4

カオリン、ケイ硬、ケイ重カルシウム、ホ

特層昭60-260465(ア)

ウ酸を所定割合で混合し、合計量 1000g になるよう存量し、1400℃でガラス化した扱フリット化した。フリットの相成は第 1 喪 4 に示すとおりであり、色に不精物として、Mg O 0.8%、Ba O 0.4%、Pb O 0.5%、

Fe z O a 1.3%、Na z O 1.3%、K z O 0.7%含んでいた。

このフリット600gにA! 2 〇 3 90%、 Cr 2 〇 3 10%よりなる国語体粉束400gを配合、配合し、乾粉をつくる。

この乾約100gにポリエチレン20g と可嬰剤としてソルビタンステアレート5gとを加え混合した後、加熱してポリエチレンを脅礙して

企型に射出皮形した。

成形体を 900℃で焼皮した。

智品セラミックスの特性は第1表No.16に 示す。

上記各実施例を含めて、他の実施例並びに 比較例(No.29~35に示す)についてもまと めて第1毎に示す

6.5~9 (1M fb) であり、誤解体数失 (tan ð) も 1~10×10[→] と小さいため、 済周波での信号の高速応答が可能である。

- 44 グリーンシートには整額なパターンを容易に形成できる上、 5~10層以上風ね合せ 同時に焼成することも可能なため、微幅な 場体パターンを三次元的に政密度に形成す ることができる。
- 四 800~1000でと低級で捻成するため、低 抗やコンデンサ材料と本紙板との皮膚が発 どなく、有調多層基板やアルミナ多層基板 では実現不可能であった受動部品の内蔵化 が可能である。
- の 低級党成できるためアルミナ多数基板より大中にコストを下げることができる。
- (7) 多層を低温で四時に一体化焼成するため、 熟あるいは温度に対して高い信頼性を示す。
- (B) A D 、 C U 、 A U 等の低抵抗機体材料が 使用できるので高速化、高密度化が可能で ある。

発明の効果

本発明セラミックスは耐熱性が 800~1000 でと高く、また危息医療数が 5~7 × 10 ⁻¹ / でと小さい。その上機械的強度が非常に高く、 ハンダディップ等熱サイクルが構選し適用さ れても、そったり、変形したり、割れたり、 絶称劣化が起ったりしない。

以下、四路基板として用いる場合の効果を 主として列配する。

- (1) 熱伝導率が存储器板の 0,0005cal/cm-soc でに対して、 0,01cal/cm-soc でと 約20倍も高いので半増体 J C チップや、受 動業子からの難を容易に放散できるため、これらの素地を高密度に実装することができる。
- ② 熱節賠係数は 5~7×10~/ でと有機多 題基板よりは勿論のこと、アルミナ多層基 板よりもかなり小さいのでしる 1 チップの ダイレクトボンドも可能である。
- (3) 誘電率がアルミナ芸板よりかなり低く、
- (1) 同時效成で導体等を一体化競成した後、 提来序段法により、延板表面に抵抗あるい は機体(Ag、Cu、Au)を形成することも可能である。
- 10 比単はアルミナ多層基板よりかなり小さく、 (2,7~3.0g/cm³) 取扱いが合品である。

以上の効果を、有機多識器板やアルミナ多 避器板との対比で表に示すと第2裏のとおり である。変中、Φは優れている、〇は良い、 ムは悪いを示す。 第 2 表

	本発明品	有機多層基板	アルミナ多層基板
経さ	0	0	Δ
強さ	0	Δ	0
熱伝導率	0	Δ	0
ファインパターン化	0	Δ	0
多層化	0	Δ	0
導体抵抗內頭化	0	Δ	0
(fes	0	0	Δ
導体抵抗	OA9	OCa	ΔW
紅塵服	0	Δ	0
耐艳绿性	0	Δ	0
耐環境性	0	۵	0
安価	0	0	Δ

特問年60-260465(8)

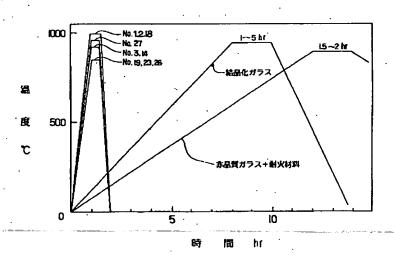
本犯別品は以上のような特性を有し、電子工業用部品、耐無工業部品、食器、母房部品、装飾品など低コスト、短納明を必要とする分野の低温性成セラミックスとして使用できる。

4. 刻面の新沙女母朝

部1回は本発明における急速昇品カープと世来の低温は成セラミックス関節における異なかープを示すグラフ、第2回は本発明の低温は成セラミックスの収縮率、幾成温度カープと登束品との比較を示すグラフ、第3回(イ)~(こ)は本発明の部分結晶化単りを示すX担回折グラフ、第4回は本発明のガラス組成範囲を示すグラフである。

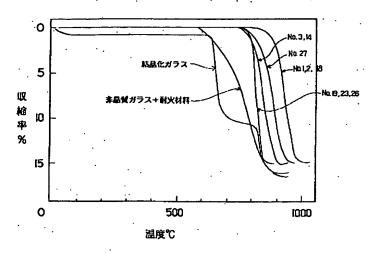
特許出類人 哈斯製陶株式会社 代理人 并理士 小 松 秀 岳 代理人 弁理士 相 宏

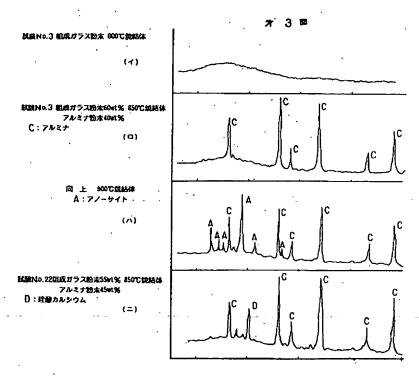
学 1 図



特別号60-260465(9)

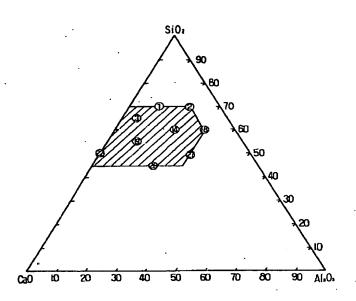
* 2·®





特徴昭60-260465(10)





手続補正智 (部)

昭和59年7月27日

物的疗法官 忠 質 學 师

1.事件の表示 特別

特職昭59-110973月

2. 発明の名称

低温袋成セラミックス

3. 補正をする者

事件との関係 特許出額 人

久 & 風 掘 製 励 株式会社

4、代理人 〒107(電話586-8854)

作 所 · 查查机期贷款版4T目13番5号

本坂オフィスハイツ

氏名(7899)弁理士小松秀



5. 補正命令の日付 (自発)

6. 袖正の対象

・・・・・明細曲中、発明の辞機な説明の観並びに器頭(第1國、第3國)

7、補正の内容

郑田明60-260465(11)

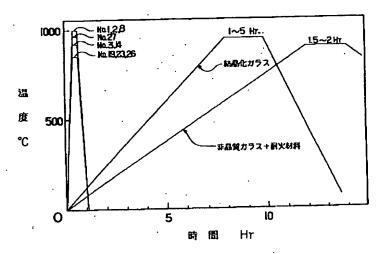
(1) 曽は真弦~1をつぎのとおり訂正する。

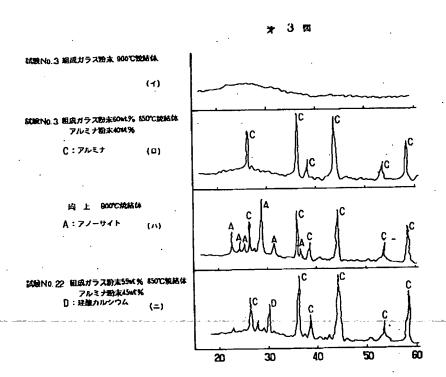
表-1

	MENO.	1	N	3	4	5	6	7	8	9	10	1.1	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Т	Ca O	20	10	30	15	23	23	23	23		23						23		10	\$5	35	15	50	80	40	40	35	20	19	8	.5	23	25	回	25	15
, ,	Si Oz			65	I			82	ß	82	ß	ß	88	60	8	59	59	57	8	55	55	55	50	50	50	50	45	50	48	22	70	62	-	-	_	150
′ቷ	AliOi		20					15			15	15	ş	15	8	15	IJ	14	8	10	10	8		L	10	10	20	30	28	Ş	25	15	15	15	15	13
a			-						_							2	5	5											5		Ш	<u>_</u> '	ᆫ	ш	$ldsymbol{-}$	L
	その他不純色	П					Г		П								3												Щ	Ц		لبيا	ㄴ	Ш		L
'ች	MBB: O1	20	20	10	20	۰	3	5	10	32	8	20	10	10	10	10	9	9	20	10	10	10	10	2	2	10	10	10	10	20	20	25		10		2
141		50					65	83			55	50	8	80	80	60	8	8	8	8	50	BQ	55	8	9	50	8	60			60					7
	Al z O s 粉末										45					8		40								50	40	9	40						-	4.7
281	始成组成化	1000	1000	900	1000	1000	82						850	900	900	854	88	850	1000	650	g	8	850	꿇	꾮	8	150	ă	900		1000	850	11000	1000	900	L
٦,	庆祈淮疫(lū/ca')	70	200	100	2100	270	2000		7100	700	2000	200	1900	2100	2400	2000	2100	2000	8	8	R	198	5	2100	1900	8	1900	2100	2100	$\cdot \square$	#	1600	1700	1500	1600	L
·	無数配信者×10-1/10		4 9	5 5	4 9	8.0		5.5	5.7	5.2	5.5	5.3	6.4	5.5	5.3	8.5	5.6	5.2	4.1	6.9	6.3	5.2	6,8	6,9	6.8	8.8	8,8	5,1	5,2		糖	5.	ene ,	jac j	5.4	ĺ
- [(RY~ 250°C)	ויין	-		"		"	1	"																				L		t	<u> </u>	1		لسا	L
. :	光電本6(1Mith)	8.2	8.6	7	7 0	7.8	7 9	7 9	7 3	6.8	7.2	7.3	8.0	7.7	7.8	7.2			7,0	1,1	8.4	7.3	8.7	6.7	8,6	8,5	8,4	7.4				7.1	E T	47	7.0	L
١,	izo ô	1	•	3	•	4	2	2	1	5	4	5	7	3	7	2			3	5	4	-	4	6	9	8	6	7		l	多 机	4	3 7 1	37	2	l
- 1	(×10 ⁻¹ 1MRb)	`		Ŭ	•	ľ	ľ	_				-			ŀ													L.		_	K.	L	R	R.	-	L
. 1	法基份有抵抗(Dos)	t -	L			╮	5	_	_	Ь	_	_	_	N	Ь	\mathbf{L}	ᇈ	Г	Ы	4	^	—	۸	$\overline{}$	<u> </u>	٧	┝	>	Į	i		l	l	1 1	1	ļ
* [10"			100	m=	0=	104	0-	00=	ю.	lou	ho=	10"	10=	۰0	10"		10=	104	10"	10"	10	10*	60 =	å	100	104	L	L	_	10*	L		10"	L
ŀ	指密度 (g/cc)							2.6																	3,1							2,0	匚	1_	2.8	L
ŀ	気孔字 %	1	_	Ī	ı	***						0.7		_			_	_			0.1			0.1	0	0	0			Ι		٥	1		0	Г

O3 第1図並びに第3回を別紙のとおり訂正する。

特度昭60-260465(12)





特別昭60-260465(13)

手統補正會 (放)

昭和59年9月27日

手統補正書 (註)

昭和60年5月16日

特許庁長官 志 質、学 駅

•

1. 事件の表示 ・ 昭和59年特許観第110973号 .

-2. 発明の名称 低温鏡成セラミックス

3、福正をする者

事件との関係 特許出願人

名 務 鳴海製陶佐式会社

4. 代 理 人 〒107 (電話586-8854) 住 所 東京都港区泰坂4丁自13番5号

赤坂オフィスハイツ英明神

氏名(7899)弁理士小松秀品(1986)名

5. 補正命令の日付 昭和59年9月5日 (叛送日昭和59年9月25日)

6. 補正の対象 明線器中、図面の簡単な説明の舞。

7. 福正の内容

 特許庁長官 志 賀 学 殿

1.事件の表示 昭和59年特許観第110973号

2. 発明の名称 低温気成セラミックス

3. 補正をする者

REEN.

事件との関係 特許出額人

名 称 唱演製陶株式会社

4. 代 避 人 〒 107 (電話588-8854) 住 所 東京都塔区赤坂4丁目13番5号

表版オフィスハイツ 氏 名 (7899)弁理士 小 松 秀 &

5、補正命令の日付 (自 発)

6. 補正の対象 明頼由中、発明の辞職な説明の類。

7. 補正の内容 (1) 明確由第7頁第7行の「Pb O」を「Pb O-Al 2 Oa 」 と訂正する。

D) 約24頁第 6行の [2.7 ~ 3.09 / cm³] を [2.7 ~ 3.29 / cm³] と訂正する。